**附件1：企业新产品发布会产品征集登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业基本信息（会刊信息资料）** | | | |
| **企业名称** |  | | |
| **企业地址** |  | | |
| **企业官网** |  | | |
| **LOGO** | 图片要求PNG格式(分辨率不小于300dpi) | | |
| **企业简介** | 800字以内，企业宣传视频（如有），公司全景图（如有） | | |
| **新产品发布会** | | | |
| **产品类别**  **（可多选）** | □ 计算芯片（含AI芯片） □ 多媒体芯片  □ 通信芯片 □ 存储芯片  □ 功率芯片 □ EDA工具和IP产品  □ 传感器 □ 其他： | | |
| **发布产品** | 1. 产品名称（可多个展品） 2. 产品介绍：（如有多个产品，每个产品介绍200字以内，附产品图片）。 3. 产品演示视频文件：（MP4格式，时长不超过8分钟）或PPT格式。 | | |
| **联 系 人** |  | **职 务** |  |
| **联系电话** |  | **电子邮箱** |  |

备注：

1、**请准确填写以上信息，并发送到member@zhsia.org.cn**；

2、本表信息用于产业年会宣传资料之用，入选企业有一页A4黑白版面介绍企业和产品情况，企业最终印发信息主办单位可能根据排版要求缩减调整内容；